

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-155908

(43)Date of publication of application : 30.05.2003

(51)Int.Cl.

F01N 3/02

B01D 39/20

B01D 53/94

B01J 35/04

(21)Application number : 2001-353976

(71)Applicant : NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing : 20.11.2001

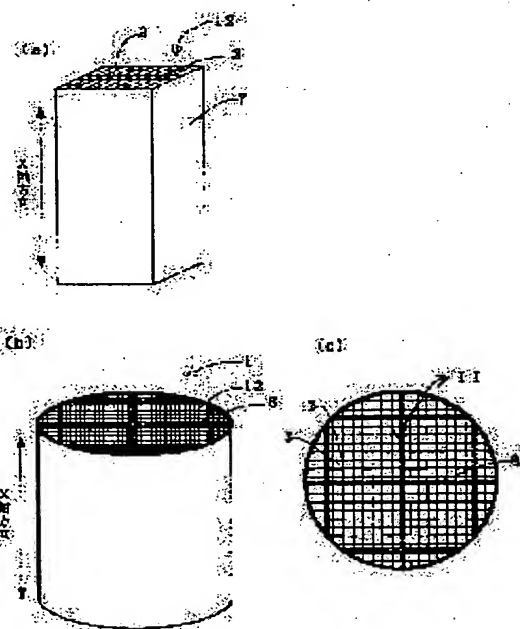
(72)Inventor : ICHIKAWA SHUICHI  
MASUKAWA SUNAO

## (54) HONEYCOMB STRUCTURAL BODY, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a honeycomb structural body of high critical soot value which suppresses any excessive temperature rise, is excellent in durability, and soot-regenerative when used as a DPF, and also to provide a manufacturing method thereof.

SOLUTION: In the honeycomb structural body 1, a plurality of honeycomb segments 12 having an outer circumferential wall 7, partition walls 2 disposed inside the outer circumferential wall, and a large number of distribution holes 3 partitioned by the partition walls 2 and penetrated in the axial direction are integrally joined with each other via joining layers 8. The honeycomb structural body 1 and the manufacturing method thereof include the outer circumferential wall 7 and the joining layers 8 satisfying inequalities:  $d/[(\alpha/d_a) + (\alpha_c/d_c)] \geq d/[(\alpha/d_a) + (\alpha_c/d_c)] \times 0.6$ , where,  $\alpha_c$  (W/mK) and  $d_c$  (cm) are the heat conductivity and the thickness of the outer circumferential wall 7, respectively,  $\alpha$  (W/mK) and  $d_a$  (cm) are the heat conductivity and the thickness of the joining layers 8, respectively, and  $\alpha$  (W/mK) and  $d$  (cm) are the heat conductivity and the thickness of a layer with the outer circumferential wall combined with the joining layer 8, respectively.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テマコード (参考)
F01N 3/02	301	F01N 3/02	301 B 3G090
B01D 39/20		B01D 39/20	D 4D019
53/94		B01J 35/04	301 J 4D048
B01J 35/04	301	B01D 53/36	103 C 4G069

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全12頁)

(21) 出願番号 特願2001-353976 (P 2001-353976)

(22) 出願日 平成13年11月20日 (2001.11.20)

(71) 出願人 000004064

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72) 発明者 市川 周一

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内

(72) 発明者 梶川 直

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内

(74) 代理人 100088616

弁理士 渡邊 一平

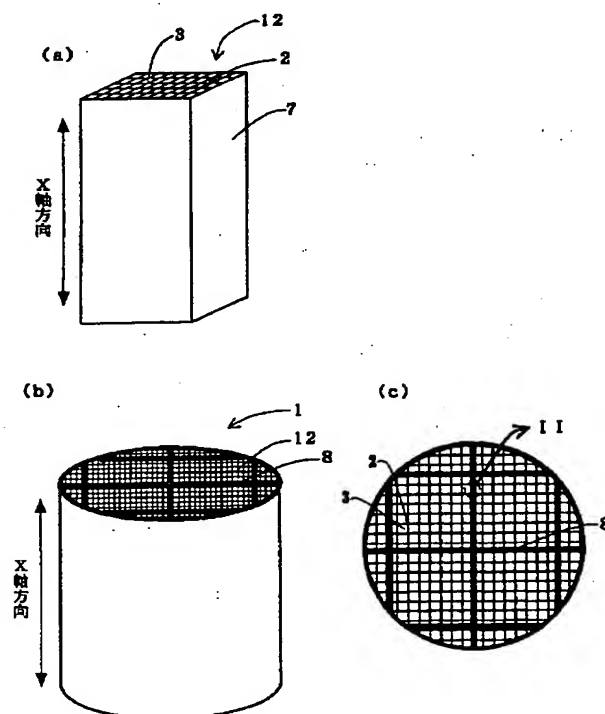
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ハニカム構造体及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 温度の過度な上昇を抑制でき、耐久性に優れ、特にDPFとして用いた場合にスート再生可能な限界スート量の値が高いハニカム構造体及びその製造方法を提供することである。

【解決手段】 外周壁7と、外周壁の内側に配置された隔壁2と、隔壁2により仕切られた、軸方向に貫通する多数の流通孔3とを有する複数のハニカムセグメント12が、接合層8を介して接合一体化されてなるハニカム構造体1である。外周壁7の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_c$  (W/mK) 及び $d_c$  (cm)、前記外周壁7上に形成されている接合層8の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_a$  (W/mK) 及び $d_a$  (cm)、前記外周壁と前記接合層とを合わせた層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa$  (W/mK) 及び $d$  (cm) とした場合に、 $d / [(\kappa_a / d_a) + (\kappa_c / d_c)] \geq \kappa \geq d / [(\kappa_a / d_a) + (\kappa_c / d_c)] \times 0.6$  の関係である外周壁7及び接合層8を含むことを特徴とするハニカム構造体1及びその製造方法である。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 外周壁と、前記外周壁の内側に配置された隔壁と、前記隔壁により仕切られた、軸方向に貫通する多数の流通孔とを有する複数のハニカムセグメントが、接合層を介して接合一体化されてなるハニカム構造体であって、前記外周壁の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa c$  (W/mK) 及び $d c$  (cm)、前記外周壁上に形成されている接合層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa a$  (W/mK) 及び $d a$  (cm)、前記外周壁と前記接合層とを合わせた層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa$  (W/mK) 及び $d$  (cm) とした場合に、

$$d / [ (\kappa a / d a) + (\kappa c / d c) ] \geq \kappa \geq d / [ (\kappa a / d a) + (\kappa c / d c) ] \times 0.6$$

の関係である外周壁及び接合層を含むことを特徴とするハニカム構造体。

【請求項2】 外周壁が粒子状物質Sを含む焼成原料の焼成により形成され、前記接合層が、前記粒子状物質Sの平均粒子径に対して $1/100 \sim 1/2$ の範囲である平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことを特徴とする請求項1に記載のハニカム構造体。

【請求項3】 前記接合層が、前記粒子状物質Sの平均粒子径に対して $1/100 \sim 1/2$ の範囲である平均粒子径を有する粒子状物質Aを含み外周壁上に直接形成されている中間層と、接着層とを含むことを特徴とする請求項2に記載のハニカム構造体。

【請求項4】 接合層が、 $25^\circ\text{C}$ において $70 \text{ dyn/cm}$ 以下の表面張力を有する液体を含む原料から形成された層を含むことを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載のハニカム構造体。

【請求項5】 接合層の原料に含まれる前記液体が、 $25^\circ\text{C}$ において、密度が $0.9 \sim 1.1 \text{ g/cm}^3$ の液体であって水よりも小さい表面張力を有する有機物と、水とを含むことを特徴とする請求項4に記載のハニカム構造体。

【請求項6】 接合層がセラミックスを含むことを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載のハニカム構造体。

【請求項7】 ハニカムセグメントが、炭化珪素又は珪素-炭化珪素複合材料を主成分とすることを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載のハニカム構造体。

【請求項8】 ハニカムセグメントにおける所定の流通孔の開口部が一の端面において封止され、残余の流通孔の開口部が他の端面において封止されていることを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載のハニカム構造体。

【請求項9】 ハニカム構造体の $70$ 容量%以上が、断面積が $900 \text{ mm}^2 \sim 10000 \text{ mm}^2$ であるハニカムセグメントから構成されていることを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載のハニカム構造体。

【請求項10】 外周壁と、前記外周壁の内側に配置さ

れた隔壁と、前記隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔とを有するハニカムセグメントを形成する形成工程と、前記ハニカムセグメントを接合してハニカム構造体を形成する接合工程とを含む請求項1乃至9の何れか1項に記載のハニカム構造体の製造方法であって、前記形成工程が、粒子状物質Sを含む焼成原料を焼成する焼成工程を含み、前記接合工程が接合層を形成するための接合剤を外周壁上に施与する工程とハニカムセグメントを一体化する工程とを含み、かつ前記接合剤が、前記焼成原料中の粒子状物質Sの平均粒子径に対して、 $1/100 \sim 1/2$ の平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことを特徴とするハニカム構造体の製造方法。

【請求項11】 接合工程が接合層を形成するための接合剤を施与する前記工程が、ハニカムセグメントの外周壁上に、少なくとも1層の中間層を形成するための中間層剤を施与する工程と、少なくとも1層の接着層を形成するための接着剤を施与する工程とを含むことを特徴とする請求項10に記載のハニカム構造体の製造方法。

【請求項12】 外周壁と、前記外周壁の内側に配置された隔壁と、前記隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔とを有するハニカムセグメントを形成する形成工程と、前記ハニカムセグメントを接合してハニカム構造体を形成する接合工程とを含む請求項1乃至9の何れか1項に記載のハニカム構造体の製造方法であって、前記接合工程が、少なくとも1層の接合層を形成するための接合剤を外周壁上に施与する工程と、ハニカムセグメントを一体化する工程とを含み、前記接合剤が、 $25^\circ\text{C}$ において $70 \text{ dyn/cm}$ 以下の表面張力を有する液体を含むことを特徴とするハニカム構造体の製造方法。

【請求項13】  $25^\circ\text{C}$ において $70 \text{ dyn/cm}$ 以下の表面張力を有する前記液体が、 $25^\circ\text{C}$ において、密度が $0.9 \sim 1.1 \text{ g/cm}^3$ の液体であって水よりも小さい表面張力を有する有機物と、水とを含むことを特徴とする請求項12に記載のハニカム構造体の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、内燃機関、ボイラー等の排ガス中の微粒子捕集フィルター等に用いられるハニカム構造体に関し、特に温度の過度の上昇を抑制でき、温度分布のばらつきが少なく耐久性に優れたハニカム構造体及びその製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 内燃機関、ボイラー等の排ガス中の微粒子、特にディーゼル微粒子の捕集フィルター等にハニカム構造体が用いられている。

【0003】 この様な目的で使用されるハニカム構造体は、一般に、図5(a)及び(b)に示すように、隔壁2により仕切られた、X軸方向に貫通する多数の流通

孔3を有し、端面が市松模様状を呈するように、隣接する流通孔3が互いに反対側となる一方の端部で封止された構造を有する。このような構造を有するハニカム構造体において、被処理流体は流入側端面42が封止されていない流通孔3、すなわち流出孔側端面44で端部が封止されている流通孔3に流入し、多孔質の隔壁2を通過して隣の流通孔3、すなわち流入孔側端面42で端部が封止され、流出孔側端面44が封止されていない流通孔3から排出される。この際隔壁2がフィルターとなり、例えばディーゼルエンジンから排出されるスoot（スス）などが隔壁に捕捉され隔壁上に堆積する。この様に使用されるハニカム構造体は、排気ガスの急激な温度変化や局所的な発熱によってハニカム構造内の温度分布が不均一となり、ハニカム構造体にクラックを生ずる等の問題があった。特にディーゼルエンジンの排気中の粒子状物質を捕集するフィルター（以下DPFという）として用いられる場合には、溜まったカーボン微粒子を燃焼させて除去し再生することが必要であり、この際に局所的な高温化がおり、再生温度の不均一化による再生効率の低下及び大きな熱応力によるクラックが発生しやすいという問題があった。また、再生時の温度分布が均一でないために、フィルター全体にわたり最適温度とすることが難しく、再生効率の向上を図ることが困難であった。

【0004】 このため、ハニカム構造体を複数に分割したセグメントを接合材により接合する方法が提案された。例えば、米国特許第4335783号公報には、多数のハニカム体を不連続な接合材で接合するハニカム構造体の製造方法が開示されている。また、特公昭61-51240号公報には、セラミックス材料よりなるハニカム構造のマトリックスセグメントを押し出し成形し、焼成後その外周部を加工して平滑にした後、その接合部に焼成後の鉱物組成がマトリックスセグメントと実質的に同じで、かつ熱膨張率の差が800℃において0.1%以下となるセラミックス接合材を塗布し、焼成する耐熱衝撃性回転蓄熱式が提案されている。また、1986年のSAE論文860008には、コーゼライトのハニカムセグメントを同じくコーゼライトセメントで接合したセラミックスハニカム構造体が開示されている。更に特開平8-28246号公報には、ハニカムセラミックス部材を少なくとも三次元的に交錯する無機繊維、無機バインダー、有機バインダー及び無機粒子からなる弾性質シール材で接着したセラミックスハニカム構造体が開示されている。また、熱伝導率が高く、耐熱性の高い炭化珪素系の材料等を用いてハニカム構造体を作ることにより局所的な高温化を防止し、熱応力によるハニカム構造体の破損を防止することも試みられている。

【0005】 しかしながらセグメント化することにより、及び/又は炭化珪素系の材料のように耐熱性の高い材料を用いることにより熱応力による破損はある程度抑制できるものの、ハニカム構造体の外周部と中心部の温

度差を解消することはできず、均一な再生による耐久性の向上という点では不十分であった。また、再生時ににおける局所的な発熱が生じる場合もあった。

【0006】 また、特開2001-162119公報には、シール材層（接合層）の厚さが0.3~5mmであって、かつその熱伝導率が0.1~10W/mkのセラミックスフィルタ集合体とすることで、全体の温度を均一化し部分的な燃え残りが生じにくいフィルターが開示されている。しかしながら接合層厚さと熱伝導率を一定範囲にすることにより、部分的な燃え残りをなくしスootの再生効率を上げることはできるものの、局所的に高温発熱したときに発生する温度勾配を抑制し熱応力を抑えるには十分ではなく、スoot再生可能な限界スoot量の向上という点では不十分であった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、温度の過度な上昇を抑制でき、耐久性に優れ、特にDPFとして用いた場合にスoot再生可能な限界スoot量の値が高いハニカム構造体及びその製造方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 本発明は第1に、外周壁と、前記外周壁の内側に配置された隔壁と、前記隔壁により仕切られた、軸方向に貫通する多数の流通孔とを有する複数のハニカムセグメントが、接合層を介して接合一体化されてなるハニカム構造体であって、前記外周壁の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_c$  (W/mK) 及び $d_c$  (cm)、前記外周壁上に形成されている接合層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_a$  (W/mK) 及び $d_a$  (cm)、前記外周壁と前記接合層とを合わせた層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa$  (W/mK) 及び $d$  (cm) とした場合に、 $d / [(\kappa_a / d_a) + (\kappa_c / d_c)] \geq \kappa \geq d / [(\kappa_a / d_a) + (\kappa_c / d_c)] \times 0.6$  の関係である外周壁及び接合層を含むことを特徴とするハニカム構造体を提供するものである（第1の発明）。

【0009】 第1の発明において、外周壁が粒子状物質Sを含む焼成原料の焼成により形成され、前記接合層が、前記粒子状物質Sの平均粒子径に対して $1/100 \sim 1/2$  の範囲である平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことが好ましく、前記接合層が、前記粒子状物質Sの平均粒子径に対して $1/100 \sim 1/2$  の範囲である平均粒子径を有する粒子状物質Aを含み外周壁上に直接形成されている中間層と、接着層とを含むことが更に好ましい。また、第1の発明において、接合層が、25℃において70dyn/cm以下の表面張力を有する液体を含む原料から形成された層を含むことが好ましく、接合層の原料に含まれる前記液体が、25℃において、密度が0.9~1.1g/cm<sup>3</sup>の液体であって水よりも小さい表面張力を有する有機物と、水とを含むことが

更に好ましい。また、接合層がセラミックスを含むことが好ましく、ハニカムセグメントが、炭化珪素又は珪素-炭化珪素複合材料を主成分とすることが好ましい。また、ハニカムセグメントにおける所定の流通孔の開口部が一の端面において封止され、残余の流通孔の開口部が他の端面において封止されていることが好ましく、ハニカム構造体の70容量%以上が、断面積が900mm<sup>2</sup>~10000mm<sup>2</sup>であるハニカムセグメントから構成されていることが好ましい。

【0010】 本発明は第2に、外周壁と、前記外周壁の内側に配置された隔壁と、前記隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔とを有するハニカムセグメントを形成する形成工程と、前記ハニカムセグメントを接合してハニカム構造体を形成する接合工程とを含む第1の発明（請求項1乃至9の何れか1項に記載）のハニカム構造体の製造方法であって、前記形成工程が、粒子状物質Sを含む焼成原料を焼成する焼成工程を含み、前記接合工程が接合層を形成するための接合剤を外周壁上に施与する工程とハニカムセグメントを一体化する工程とを含み、かつ前記接合剤が、前記焼成原料中の粒子状物質Sの平均粒子径に対して、1/100~1/2の平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことを特徴とするハニカム構造体の製造方法を提供するものである（第2の発明）。第2の発明において、接合層を形成するための接合剤を施与する前記工程が、ハニカムセグメントの外周壁上に、少なくとも1層の中間層を形成するための中間層剤を施与する工程と、少なくとも1層の接着層を形成するための接着剤を施与する工程とを含むことが好ましい。

【0011】 本発明は第3に、外周壁と、前記外周壁の内側に配置された隔壁と、前記隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔とを有するハニカムセグメントを形成する形成工程と、前記ハニカムセグメントを接合してハニカム構造体を形成する接合工程とを含む第1の発明（請求項1乃至9の何れか1項に記載）のハニカム構造体の製造方法であって、前記接合工程が、少なくとも1層の接合層を形成するための接合剤を施与する工程と、ハニカムセグメントを一体化する工程とを含み、前記接合剤が、25℃において70dyn/cm以

$$\kappa/d = [(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \times X \quad \cdots (1)$$

（ここで、X=0~1）

【0016】 式（1）において、Xは界面における熱伝達の割合を示し、X=1であれば界面における熱抵抗のロスなしに熱が伝導することを示し、X=0であれば界面において熱が完全に遮断されていることを示す。Xの値が0.6より小さいと、接合層8の熱伝導率の値に依らず、界面での熱抵抗が大きくなることでハニカム構造体内での温度分布が不均一になり、熱応力の発生によりハニカム構造体にクラックが生じやすくなる。したがって、Xの値を0.6以上、好ましくは0.8以上、更

下の表面張力を有する液体を含むことを特徴とするハニカム構造体の製造方法を提供するものである（第3の発明）。第3の発明において、25℃において70dyn/cm以下の表面張力を有する前記液体が、25℃において、密度が0.9~1.1g/cm<sup>3</sup>の液体であって水よりも小さい表面張力を有する有機物と、水とを含むことが好ましい。

【0012】

【発明の実施の形態】 以下、図面にしたがって、本発明のハニカム構造体及びハニカム構造体の製造方法を詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。なお、以下において断面とは、特に断りのない限り流通孔方向（X軸方向）に対する垂直の断面を意味する。

【0013】 第1の発明のハニカム構造体1は、例えば図1(a)、(b)及び(c)に示すように、外周壁7と、外周壁7の内側に配置された隔壁2と、隔壁2により仕切られた、X軸方向に貫通する多数の流通孔3とを有する複数のハニカムセグメント12が、接合層8を介して接合一体化されてなるハニカム構造体である。

【0014】 第1の発明の重要な特徴は、ハニカム構造体が、例えば図2に示すように、外周壁7の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_c$  (W/mK) 及び $d_c$  (cm)、外周壁7上に形成されている接合層8の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa_a$  (W/mK) 及び $d_a$  (cm)、外周壁7と接合層8とを合わせた層の熱伝導率及び厚みを各々 $\kappa$  (W/mK) 及び $d$  (cm) とした場合に、 $d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \geq \kappa \geq d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \times 0.6$  という関係が成り立つ外周壁7及び接合層8を含むことである。なお本発明において、熱伝導率は厚み方向の熱伝導率を意味する。

【0015】 外周壁7の厚みを $d_c$  (cm)、該外周壁7上に形成されている接合層8の厚みを $d_a$  (cm) とすると、この両者を合わせた層（以下、外接層という）9の厚み $d$  (cm) は、 $d = d_a + d_c$  となる。また、外周壁7の熱伝導率を $\kappa_c$  (W/mK)、接合層8の熱伝導率を $\kappa_a$  (W/mK) とすると、外接層9の熱伝導率 $\kappa$  (W/mK) は、直列の関係の複合則から、以下の関係式で表される。

に好ましくは0.9以上とすることにより、ハニカムセグメント間の熱の伝導がスムーズに行われ、ハニカム構造体内の温度分布の均一化を図ることができる。

【0017】 すなわち、 $d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \geq \kappa \geq d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \times 0.6$ 、好ましくは、 $d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \geq \kappa \geq d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \times 0.8$ 、更に好ましくは、 $d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \geq \kappa \geq d/[(\kappa_a/d_a) + (\kappa_c/d_c)] \times 0.9$  という関係であることによ

り、ハニカム構造体内の温度分布の均一化を図ることができる。

【0018】 第1の発明のハニカム構造体は、上述の関係式を満たす外周壁及び接合層を含むことが必要であるが、接合層とその両側の外周壁が何れも上述の関係式を満たすことが好ましい。また、第1の発明において、ハニカムセグメントの接合層が形成されている外周壁の50容量%以上、更に好ましくは70容量%以上、さらににより好ましくは90容量%以上が、その外周壁上に形成されている接合層と上述の関係を満たすことが好ましい。最も好ましくは、総ての外周壁が、その外周壁上に形成されている接合層と上記の関係式を満たすことである。

【0019】 上述の関係を満足させるため、すなわち外周壁と接合層との界面における熱抵抗を減少させるための好ましい実施形態は、例えば外周壁が粒子状物質Sを含む焼成原料の焼成により形成され、接合層が、粒子状物質Sの平均粒子径に対して $1/100 \sim 1/2$ の範囲である平均粒子径を有する粒子状物質Aを含む構成とすることである。外周壁が粒子状物質Sを含む原料の焼成により形成される場合、外周壁の表面には一般に開気孔や凹凸が生じるが、この場合に、接合層が、外周壁の原料である粒子状物質Sの平均粒子径より小さい平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことにより、粒子状物質が外周壁表面の開気孔や凹部に入り込み、アンカー効果により中間層と外周壁との密着性が改善され、界面における熱抵抗を減少させることができる。粒子状物質Aは、大きすぎても小さすぎても十分なアンカー効果は得られず、粒子状物質Aの好ましい平均粒子径は、粒子状物質Sの $1/100 \sim 1/2$ 、更に好ましくは $1/75 \sim 1/5$ 、最も好ましくは $1/50 \sim 1/10$ の範囲である。

【0020】 更に、図3に示すように、接合層8が少なくとも1層の接着層82と外周壁7に接する中間層84とを含む構成とすることが好ましい。この様な構成とし、中間層84が上述の範囲の粒子径を有する粒子状物質Aを含む構成とすることにより、接着層82には適切な接合強度を持たせるとともに、中間層84が接着層82と外周壁7との密着性を改善することができ、界面における熱抵抗を更に減少させることができる。

【0021】 第1の発明のハニカム構造体は、図3に示すように、接合層8の両側に外周壁7が存在するため、中間層84を備える場合、中間層84は接合層8の両外側に2層あることが好ましい。この実施形態において、中間層84は、外周壁7と接していること、すなわち外周壁7上に直接形成されていることが必要であるが、中間層は接着層と外周壁との間に2層以上形成されていても良く、この場合には、外周壁上に直接形成されている中間層が上述の範囲の粒子径を有する粒子状物質Aを含む外周壁との密着性が良好な組成とし、接着層と

接している中間層は接着層との密着性が良い組成とし、順次組成を変化させることが好ましい。

【0022】 また、界面における熱抵抗を減少させる別の好ましい実施形態は、接合層が、25℃において、 $70 \text{ dyn/cm}$ 以下の表面張力を有する液体を含む原料から形成された層を含む構成とすることである。接合層は一般に、スラリー、溶液等の容易に変形することができる状態の接合剤を接合面に施与し、2つの接合面を合体させて、乾燥や加熱等することにより形成するものであるが、この場合に、接合層を形成するための原料の成分として、表面張力の低い液体を用いることにより、乾燥や加熱時の収縮により発生する界面のクラックを抑制することができる。界面のクラックは界面における熱抵抗を増大させるため、これを抑制することにより、界面における熱抵抗の増大を抑制することができる。液体の表面張力が大きすぎると上述のような問題が生じ、小さすぎると接合面への施与が難しくなる。したがって、当該液体の表面張力は、25℃において、好ましくは $70 \text{ dyn/cm}$ 以下であって、更に好ましくは $20 \text{ dyn/cm}$ 以上である。

【0023】 接合剤に用いられる液体として、 $70 \text{ dyn/cm} \sim 20 \text{ dyn/cm}$ の液体を選択して用いても良いが、当該液体の成分として水を含む場合、水の表面張力は25℃において、約 $72 \text{ dyn/cm}$ である。したがって水の表面張力を下げることが好ましく、このためには、例えば密度が水に近く、表面張力の小さい液体である有機物を水に加え、当該有機物と水とを含む構成とすることが好ましい。この場合には、当該有機物は、水と良く混和することが好ましく、25℃において、密度が $0.9 \sim 1.1 \text{ g/cm}^3$ の液体であって水よりも小さい表面張力、例えば $40 \sim 70 \text{ dyn/cm}$ の値を有することが好ましく、更に水との親和性があることが好ましい。具体的には、例えば酢酸、安息香酸エチル、ギ酸エチル、ジメチルフォルムアミドなどが挙げられる。

【0024】 第1の発明のハニカム構造体における接合層は、熱膨張が大きすぎると熱衝撃などでクラックを生じやすいために、熱膨張率が比較的低いものが好ましい。接合層の20℃～800℃の範囲における熱膨張率は、 $1 \times 10^{-6} \sim 8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲が好ましく、 $1.5 \times 10^{-6} \sim 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲が更に好ましく、 $2.0 \times 10^{-6} \sim 6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲が最も好ましい。また、接合層とハニカムセグメントとの熱膨張係数の差が大きすぎると加熱・冷却時において界面に熱応力が集中するため好ましくない。接合層とハニカムセグメントとの20℃～800℃までの熱膨張係数の差は、好ましくは $1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ 以下である。

【0025】 また、接合層の熱伝導率 $\kappa_a$ に対するハニカムセグメントの熱伝導率 $\kappa_s$ の比、すなわち $\kappa_s / \kappa_a$ の比は5～300、好ましくは8～280、更に好



ましくは10~250の範囲内が好ましい。 $\kappa_s/\kappa_a$ 値が小さすぎると接合層が断熱層として寄与しないために接合層を介して隣のハニカムセグメントに熱が伝わる効果によりハニカムセグメント内における温度勾配が大きい傾向が生じる。一方で $\kappa_s/\kappa_a$ 値が大きすぎるとハニカムセグメント12に対して接合層の熱伝導率が小さすぎると接合層に生じる温度勾配が大きくなりすぎ接合層にクラックが生じやすくなり、場合によってはハニカムフィルターの破損に到る。

【0026】 接合層の厚み $d_a$ が厚すぎてもハニカムセグメント間の熱伝導が阻害され好ましくない。また、接合層の厚みが薄すぎると十分な接合強度が得られず好ましくない。接合層の厚み $d_a$ は、好ましくは0.01~0.5cmの範囲である。

【0027】 接合層は、セラミックスを主成分とすることが好ましく、シリカゾル又はアルミナゾル等のコロイダルゾルの1種又は2種以上、炭化珪素、窒化珪素、コーゼライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれるセラミックス、Fe-Cr-Al系金属、ニッケル系金属又は金属SiとSiC等の無機粉体の1種又は2種以上、セラミックファイバーなどの無機繊維の1種又は2種以上、及び無機バインダー等を含む原料から乾燥、加熱、焼成等により形成されることが好ましい。コロイダルゾルは、接着力を付与するために好適であり、無機粉体は、ハニカムセグメントの外周壁との親和性を向上させるために好適であり、ハニカムセグメントの主成分と熱膨張の値が近い無機粉体が好ましい。また、無機繊維は、接合層に靱性を好適に付与する補強材として好適である。接合層中に接着層と中間層とを設ける場合には、上記成分の中から各々適切な成分を選択して、接着層及び/又は中間層の成分として用いることができる。

【0028】 第1の発明において、ハニカムセグメントの主成分は、酸化物又は非酸化物の各種セラミックスなどが考えられるが、強度、耐熱性等の観点から、コーゼライト、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素、炭化珪素-コーゼライト系複合材料、珪素-炭化珪素系複合材料、窒化珪素、リチウムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、Fe-Cr-Al系金属及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれる少なくとも1種の材料からなることが好ましく、熱伝導率及び耐熱性の点で、炭化珪素又は珪素-炭化珪素複合材料が特に適している。ここで、「主成分」とは、ハニカムセグメントの50質量%以上、好ましくは70質量%以上、更に好ましくは80質量%以上を構成することを意味する。また、第1の発明において、ハニカムセグメントが金属珪素(Si)と炭化珪素(SiC)の複合材料を主成分とする場合、ハニカムセグメントのSi/(Si+SiC)で規定されるSi含有量が少なすぎるとS

i添加の効果が得られにくくなり、50質量%を超えるとSiCの特徴である耐熱性、高熱伝導性の効果が得られにくくなる。したがってSi含有量は、5~50質量%であることが好ましく、10~40質量%であることが更に好ましい。

【0029】 第1の発明において、ハニカムセグメントの隔壁及び外周壁は、フィルター及び/又は触媒担体の役割を果たす多孔質体であることが好ましい。隔壁及び外周壁の厚さに特に制限はないが、隔壁又は外周壁が厚すぎると多孔質の隔壁を被処理流体が透過する際の圧力損失が大きくなりすぎ、隔壁又は外周壁が薄すぎると強度が不足し各々好ましくない。隔壁の厚さは、好ましくは30~2000 $\mu\text{m}$ 、更に好ましくは40~1000 $\mu\text{m}$ 、最も好ましくは50~500 $\mu\text{m}$ の範囲であり、外周壁の厚さは、好ましくは45~3000 $\mu\text{m}$ 、更に好ましくは60~1500 $\mu\text{m}$ 、最も好ましくは75~750 $\mu\text{m}$ の範囲である。また、ハニカムセグメントの隔壁及び外周壁の熱伝導率が小さすぎるとハニカムセグメント内及びハニカムセグメント間の熱の伝導が阻害され好ましくない。隔壁及び外周壁の熱伝導率は、好ましくは10~60W/mK、更に好ましくは15~55W/mK、最も好ましくは20~50W/mKである。

【0030】 第1の発明において、ハニカムセグメントのセル密度(単位断面積当たりの流通孔の数)に特に制限はないが、セル密度が小さすぎると、フィルターとしての強度及び有効GSA(幾何学的表面積)が不足し、セル密度が大きすぎると、被処理流体が流れる場合の圧力損失が大きくなる。セル密度は、好ましくは、6~2000セル/平方インチ(0.9~311セル/ $\text{cm}^2$ )、更に好ましくは50~1000セル/平方インチ(7.8~155セル/ $\text{cm}^2$ )、最も好ましくは100~400セル/平方インチ(15.5~62.0セル/ $\text{cm}^2$ )の範囲である。また、流通孔の断面形状(セル形状)に特に制限はないが、製作上の観点から、三角形、四角形、六角形及びコルゲート形状のうちのいずれかであることが好ましい。

【0031】 第1の発明において、ハニカムセグメントの大きさに制限はないが、各セグメントが大きすぎると、熱応力による破損の問題が生じ、小さすぎると各セグメントの製造や接合による一体化が煩雑となり好ましくない。好ましいハニカムセグメントの大きさは、断面積が900 $\text{mm}^2$ ~10000 $\text{mm}^2$ 、更に好ましくは900 $\text{mm}^2$ ~5000 $\text{mm}^2$ 、最も好ましくは900 $\text{mm}^2$ ~3600 $\text{mm}^2$ であり、ハニカム構造体の70容量%以上が、この大きさのハニカムセグメントから構成されていることが好ましい。ハニカムセグメントの形状に特に制限はないが、例えば図1(a)に示すように断面形状が四角形状、すなわちハニカムセグメントが四角柱状であるものを基本形状とし、図1(b)、(c)に示す

ように一体化した場合のハニカム構造体の形状に合わせて外周側のハニカムセグメントの形状を適宜選択することができる。

【0032】 第1の発明のハニカム構造体の断面形状は特に制限はなく、例えば図1(b)に示すような円形状の他、楕円形状、レーストラック形状、長円形状、三角、略三角、四角、略四角形状などの多角形状や異形形状とすることができる。また、ハニカム構造体全体の熱伝導率に特に制限はないが、熱伝導率が高すぎると第1の発明のハニカム構造体であっても放熱が大きすぎて、再生時に十分に温度が上昇せず再生効率が低下するため好ましくない。また、熱伝導率が低すぎると放熱が少なすぎるために温度上昇が大きすぎて好ましくない。40℃における熱伝導率は好ましくは、10~60W/mK、更に好ましくは15~55W/mK、最も好ましくは20~50W/mKである。

【0033】 第1の発明におけるハニカム構造体は、特にDPFとして用いる場合には、図4に示すように、所定の流通孔3aの開閉部が一の端面46において封止され、残余の流通孔3bの開閉部が他の端面48において封止されていることが好ましい。特に、図4に示すように、端面46及び48が市松模様状を呈するように、隣接する流通孔3が互いに反対側となる一方の端部で封止されていることが好ましい。この様に封止することにより、例えば一の端面46から流入した被処理流体は隔壁2を通して、他の端面48から流出し、被処理流体が隔壁2を通る際に隔壁2がフィルターの役目を果たし、目的物を除去することができる。

【0034】 封止に用いる材料としては、上述のハニカムセグメントに好適に用いることができるセラミックス又は金属として挙げたものの中から選択された1種又は2種以上の材料を好適に用いることができる。

【0035】 第1の発明のハニカム構造体を、触媒担体として内燃機関等の熱機関若しくはボイラー等の燃焼装置の排気ガスの浄化、又は液体燃料若しくは気体燃料の改質に用いようとする場合、第1の発明のハニカム構造体に触媒、例えば触媒能を有する金属を担持させることが好ましい。触媒能を有する金属の代表的なものとしては、Pt、Pd、Rh等が挙げられ、これらのうちの少なくとも1種をハニカム構造体に担持させることが好ましい。

【0036】 つぎに第2の発明であるハニカム構造体の製造方法を説明する。第2の発明であるハニカム構造体の製造方法において、まず、形成工程によりハニカムセグメントを形成する。形成工程におけるハニカムセグメントの形成方法に特に制限はなく、一般的にハニカム構造を有する物を製造する方法を用いることができるが、例えばつぎのような工程で形成することができる。

【0037】 焼成原料中の粒子状物質Sとして、例えば炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、アルミナ、ム

ライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれる少なくとも1種のセラミックス、Fe-Cr-Al系金属、ニッケル系金属又は金属SiとSiC等の粒子状物質を用い、これにメチルセルロース及びヒドロキシプロポキシメチルセルロース等のバインダー、界面活性剤及び水等を添加して、可塑性の坯土を製作する。この坯土を、例えば押出成形し、隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔を有する形状のハニカム成形体を成形する。これを、例えばマイクロ波及び熱風などで乾燥した後、焼成することにより、図1(a)に示すようなハニカムセグメント12を形成することができる。ここで形成するハニカムセグメントは、上述の第1の発明において説明した好ましい形状とすることができる。

【0038】 つぎに、接合層を形成するための接合剤をハニカムセグメントの外周壁上に施与する工程とハニカムセグメントを一体化する工程とを含む接合工程によりハニカム構造体を形成する。第2の発明の重要な特徴は、接合工程において、接合層を形成するために施与する接合剤が、形成工程において用いられる粒子状物質Sの平均粒子径に対して、 $1/100 \sim 1/2$ 、更に好ましくは $1/75 \sim 1/3$ 、最も好ましくは $1/50 \sim 1/4$ の平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことである。粒子状物質Sを含む焼成原料の焼成により、外周壁の表面には一般に開気孔や凹凸が生じるが、この場合に、接合剤が、上述の範囲の平均粒子径を有する粒子状物質Aを含むことにより、粒子状物質Aが外周壁表面の開気孔や凹部に入り込み、アンカー効果により接合層と外周壁との密着性が改善され、両者の界面における熱伝導が改善される。

【0039】 粒子状物質Aとしては、炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの組み合わせよりなる群から選ばれるセラミックス、Fe-Cr-Al系金属、ニッケル系金属又は金属SiとSiC等の無機粉体の1種又は2種以上等が好ましく、形成工程で用いる粒子状物質Sと同材質であることが更に好ましい。

【0040】 接合剤は、更に、シリカゾル又はアルミナゾル等のコロイダルゾルの1種又は2種以上、セラミックファイバーなどの無機繊維の1種又は2種以上、無機バインダー、有機バインダーなどを含むことが好ましい。また、上述のような固形成分の他に液体成分を含むことが施与を容易にする点で好ましく、液体成分と固形成分のスラリーとなっていることが更に好ましい。

【0041】 接合剤を外周壁上に施与する方法に特に制限はなく、例えば、スプレー法、ハケ・筆等による塗布、ディッピング法等により施与することができる。

【0042】 第2の発明において、接合剤の施与は、



1 種類の接合剤を一度施与すれば良いが、複数回に分けて施与しても良い。また、2 種類以上の接合剤を2 回以上に分けて施与することが好ましい。この場合には、図3 に示すように接合すべき2 つの外周壁7 の少なくとも一方、好ましくは両方の上に少なくとも1 層の中間層8 4 を形成するための中間層剤を施与する工程と、少なくとも1 層の接着層8 2 を形成するための接着剤を施与する工程とを含むことが好ましい。この場合には、外周壁上に直接施与される中間層剤が上述の範囲の平均粒子径を有する粒子状物質A を含むことが好ましい。接合工程がこの様な工程を含むことにより、外周壁7 上に形成される中間層8 4 に外周壁7 との良好な密着性を付与し、接着層8 2 に良好な接合強度を付与することができる。なお、この場合に形成される接合層8 は、少なくとも1 層の中間層8 4 と少なくとも1 層の接着層8 2 を含む複数の層から構成され、接合剤は、中間層剤と接着剤の両者を含むこととなる。

【0043】 中間層剤及び接着剤は、固形成分と液状成分とを含むことが好ましく、更にスラリー状であることが好ましい。中間層剤及び接着剤の固形成分としては、接合剤に好ましい成分として例示したものの中から選ばれたものを含むことが好ましい。中間層剤及び接着剤を施与する方法に特に制限はなく、接合剤の施与と同様の方法で施与することができる。

【0044】 接着剤は、中間層剤を施与した後、その上に施与することが好ましい。この場合には、中間層剤を施与後、乾燥・加熱・焼成等を行った後に施与しても良く、また中間層剤の施与後、特に乾燥・加熱・焼成等をせずに施与しても良い。また、中間層剤を側壁7 の一方のみに施与する場合は、接着剤を他方の側壁7 に直接施与しても良く、この場合は中間層剤と接着剤の施与の順番は問わない。

【0045】 この様に接合剤を施与した後、各ハニカムセグメントを一体化させてハニカム構造体を形成する。その後、接着剤の種類によっては、更に乾燥及び／又は焼成することによりより強固な接着力を得ることができる。

【0046】 つぎに第3 の発明であるハニカム構造体の製造方法を説明する。第3 の発明であるハニカム構造体の製造方法において、まず、ハニカムセグメントを形成する。第2 の発明と同様、ハニカムセグメントの製造方法に特に制限はなく第2 の発明と同様の工程で製造することができる。

【0047】 つぎに形成されたハニカムセグメントを、接合工程により接合してハニカム構造体を形成する。接合工程は、接合すべき外周壁7 上に少なくとも1 層の接合層を形成するための接合剤を施与する工程と、ハニカムセグメントを一体化する工程とを含む。第3 の発明の重要な特徴は、該接合剤が、25℃において70 dyn/cm以下、好ましくは20 dyn/cm以上の

表面張力を有する液体を含むことである。接合剤は、一般に固形成分と液体成分を含むが、上述の範囲の表面張力を有する液体成分を含むことにより、接合剤の乾燥・加熱時の収縮により発生する界面のクラックを抑制することができる。

【0048】 第3 の発明の接合工程において、1 種類の接合剤のみを外周壁上に施与しても良いが、第2 の発明の説明で述べたような中間層剤を施与した後、その上から接着剤を施与しても良い。この場合において、上述の液体は、中間層剤又は接着剤の少なくとも一方に含まれれば良く、少なくとも接着剤に含まれていることが好ましい。また、第2 の発明と第3 の発明を組み合わせるとハニカム構造体を製造することも好ましい。

【0049】 上記のように、25℃において70 dyn/cm以下、好ましくは20 dyn/cm以上の表面張力を有する液体は、例えば密度が水に近く、表面張力の小さい液体である有機物を水に加え、当該有機物と水とを含む構成とすることにより好適に得ることができる。この場合には、当該有機物は、水と良く混和することが好ましく、25℃において、密度が0.9~1.1 g/cm<sup>3</sup>の液体であって水よりも小さい表面張力、例えば10~50 dyn/cmの値を有することが好ましく、更に水との親和性があることが好ましい。具体的には、例えばジメチルフォルムアミド、酢酸、安息香酸エチル、ギ酸エチル、などが挙げられる。

【0050】 第2 及び／又は第3 の発明により製造されたハニカム構造体をフィルター、特にDPF等に用いる場合には、流通孔の開口部を封止材により交互に目封止することが好ましく、更に端面を交互に市松模様状になるように目封止することが好ましい。封止材による目封止は、目封止をしない流通孔をマスキングし、原料をスラリー状として、ハニカムセグメントの開口端面に施与し、乾燥後焼成することにより行うことができる。この場合は、上述のハニカムセグメントの製造工程の間、すなわちハニカムセグメントの成形後、焼成前に目封止すると焼成工程が1 回で済むため好ましいが、焼成後に目封止しても良く、成形後であればどこで行っても良い。用いる目封止材の材料は、前述のハニカムセグメントの好ましい原料として挙げた群の中から好適に選ぶことができるが、ハニカムセグメントに用いる原料と同材質の原料を用いることが好ましい。

【0051】 また、本発明において、ハニカム構造体に触媒を担持させても良い。この方法は、当業者が通常行う方法で良く、例えば触媒スラリーをウォッシュコートして乾燥、焼成することにより触媒を担持させることができる。この工程もハニカムセグメントの成形後であればどの時点で行っても良い。

【0052】

【実施例】 以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも

のではない。

【0053】 (ハニカムセグメントの作製) 焼成原料として、粒子状SiC粉(粒子状物質S)及び金属Si粉を表1に示す質量割合で混合し、これにメチルセルローズ及びヒドロキシプロポキシルメチルセルローズ、界面活性剤及び水を添加して、可塑性の坯土を作製した。この坯土を押出成形し、マイクロ波及び熱風で乾燥して隔壁厚さが380 $\mu$ m、外周壁の厚さが500 $\mu$ m、セル密度が約31.0セル/cm<sup>2</sup>(200セル/平方インチ)、断面が一边35mmの正方形、長さが152mm 10

ハニカムセグメント	SiC平均粒子径[ $\mu$ m]	SiC配合量[質量%]	金属Si平均粒子径[ $\mu$ m]	金属Si配合量[質量%]	平均細孔径[ $\mu$ m]	気孔率[%]	4点曲げ強度[MPa]	ヤング率[GPa]	熱伝導率[W/mK]
A	32.6	80	4	20	10	45	20	15	25
B	50	70	4	30	15	40	35	25	35

【0055】 (接着剤の調製) 表2に示す組成で、液体成分として水及びジメチルフォルムアミドを用い、平均粒子径100 $\mu$ mのアルミノシリケート質繊維、平均粒子径10 $\mu$ mの粒子状炭化珪素、珪酸ジルコニウム及び40質量%シリカゾル水溶液に、無機バインダーとし

接着剤	アルミノシリケート繊維[質量%]	炭化珪素[質量%]	シリカゾル[質量%]	粘土[質量%]	水[質量%]	ジメチルフォルムアミド[質量%]	液体成分の表面張力[dyn/cm]	熱伝導率[W/mK]	密度[g/cm <sup>3</sup> ]
A	32	37	20	1	8	2	60	0.3	1
B	32	37	20	1	10	—	72	0.9	1.7

【0057】 (中間層剤の調製) 中間層剤として表3に示す平均粒子径の粒子状炭化珪素(粒子状物質A)と40質量%シリカゾル水溶液とを混合し、これに水を加えてスラリーとして、中間層剤A～Dを得た。

【0058】

【表3】

中間層剤	炭化珪素[質量%]	平均粒子径[ $\mu$ m]	シリカゾル[質量%]	水[質量%]
A	37.5	3	25	37.5
B	37.5	11	25	37.5
C	37.5	0.2	25	37.5
D	37.5	20	25	37.5

【0059】 (実施例1～5及び比較例1～4) 表4に示す組み合わせで、ハニカムセグメントの外周壁上に中間層剤を約30 $\mu$ mの厚さに塗布した後、接着剤を塗布した。そして表4示す組み合わせでハニカムセグメント同士を一体化し、144mm(5.66インチ)×152mm(6インチ)のDPF用ハニカム構造体を作製した。得られたハニカム構造体の外周壁と接合層との界

mのハニカム成形体A及びBを得た。これを、端面が市松模様状を呈するように、隣接する前記流通孔が互いに反対側となる一方の端部で、ハニカムセグメントの製造に用いた材料と同様の材料で目封止して、乾燥させた後、大気雰囲気中約400℃で脱脂し、その後Ar不活性雰囲気中で約1450℃で焼成して、Si結合SiCのハニカムセグメントA及びBを得た。

【0054】

【表1】

て粘土を混合し、表2に示す量の水を加えてミキサーを用いて30分間混練を行い、接着剤A及びBを得た。液体成分の表面張力は毛管法によって求めた。

【0056】

【表2】

面を光学顕微鏡により観察し、クラックの発生度合いを評価しその結果を表4に示した。また、ハニカムセグメントの外周壁、接合層及び外接層の熱伝導率をそれぞれ別個にレーザーフラッシュ法により求めて、式(1)に代入して、Xの値を求め、表4に示した。

30 【0060】 実施例1～5及び比較例1～4で得られたハニカム構造体を、直噴式3リットルディーゼルエンジンの排気管に接続し、30ppmのローディア社製Ce燃料添加剤を含有する軽油を用いてエンジンを運転し、規定量のススをハニカム構造体に溜めた後、続けてプロパンガスバーナーにてハニカム構造体を600℃に昇温させ、バイパスバルブの切り替えによりハニカム構造体内を18%の酸素濃度としススを燃焼させてハニカム構造体を再生した。ススの量を4g/Lから2g/Lずつ増やしていき、顕微鏡観察においてハニカム構造体の端面にクラックが認められた捕集堆積スート量を限界スート量とし、表4に示した。

【0061】

【表4】

	ハニカム セグメント	接着剤	中間層剤	X値	界面観察結果	限界スート堆積量(g/L)
実施例1	A	A	—	0.9	クラックなし	10
実施例2	A	B	A	0.85	クラックなし	12
実施例3	A	B	B	0.7	クラックなし	12
実施例4	A	A	A	0.98	クラックなし	12
実施例5	B	A	—	0.95	クラックなし	12
比較例1	A	B	—	0.5	一部クラック	8
比較例2	A	B	C	0.5	一部クラック	8
比較例3	A	B	D	0.3	全体クラック	6
比較例4	B	B	—	0.55	一部クラック	8

【0062】 表4に示すように実施例1～5のハニカム構造体は、初期界面観察においてクラックが観察されず、外周壁と接合層との界面における良好な密着性を示した。更に、比較例1～4のハニカムフィルターと比較して限界スート量の値が大きく、本発明のハニカムフィルターは耐久性において明らかに優れていることがわかる。

#### 【0063】

【発明の効果】 以上述べてきたように第1の発明のハニカム構造体は、式(1)におけるXの値が0.6以上であるために外周壁と接合層の界面の密着が良好となり、良好な耐久性を示した。また、第2及び/又は第3の発明により、第1の発明のハニカム構造体を好適に製造することができた。なお、本発明のハニカム構造体はDPFに特に好適に用いられるが、本発明の効果は、ハニカム構造体の過度の温度上昇を抑え、ハニカム構造体内の温度分布を均一にすることにあり、その用途はDPFだけには限られない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)は本発明に係るハニカムセグメントの一形態を示す模式的な斜視図、(b)は、本発明のハニ

カム構造体の一形態を示す模式的な斜視図、(c)は本発明のハニカム構造体の一形態を示す模式的な平面図である。

【図2】 図1(c)におけるII部の模式的な拡大図である。

【図3】 本発明のハニカム構造体の外周壁と接合層の別の形態を示す、図1(c)におけるII部に対応する部分の模式的な拡大図である。

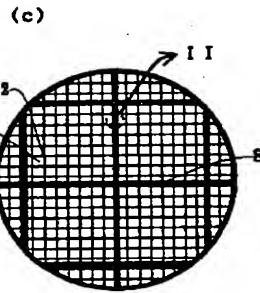
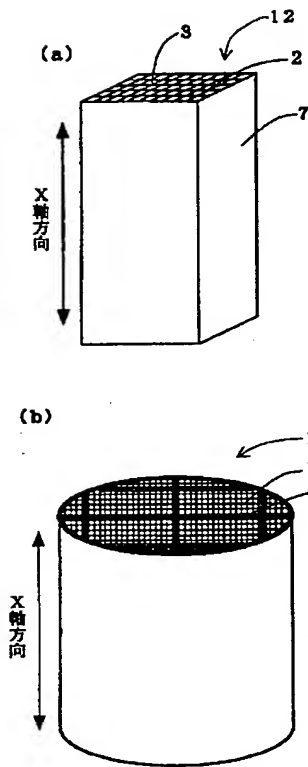
【図4】 (a)は本発明のハニカム構造体の別の形態を示す模式的な斜視図であり、(b)は、(a)におけるIVb部の模式的な拡大図である。

【図5】 (a)は従来のハニカム構造体を示す模式的な斜視図であり、(b)は、(a)におけるVb部の模式的な拡大図である。

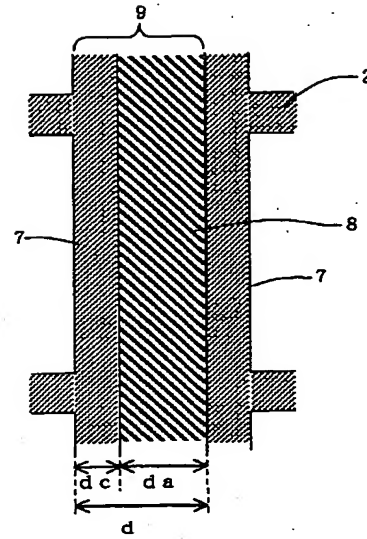
#### 【符号の説明】

1…ハニカム構造体、2…隔壁、3、3a、3b…流通孔、7…外周壁、8…接合層、9…外接層、12…ハニカムセグメント、42…流入側端面、44…流出側端面、46、48…端面、82…接着層、84…中間層。

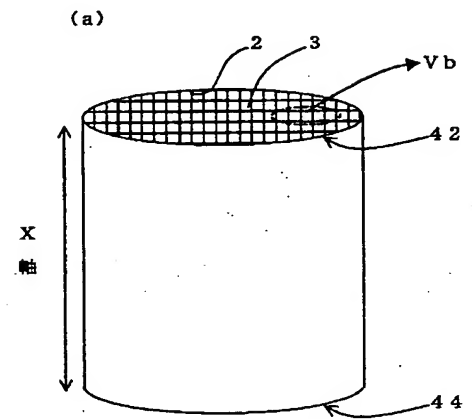
【図 1】



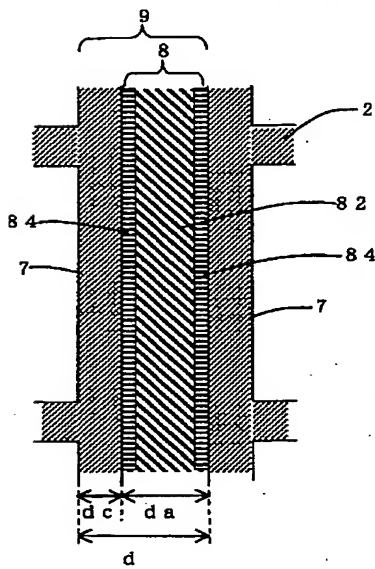
【図 2】



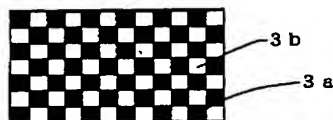
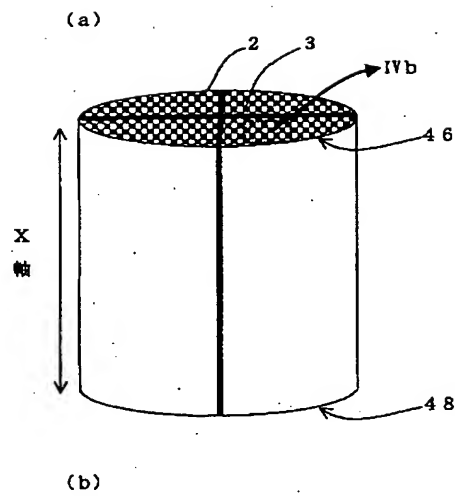
【図 5】



【図 3】



【図 4】



## フロントページの続き

Fターム(参考) 3G090 AA02 AA03 BA01  
4D019 AA01 BA01 BA03 BA05 BC12  
CA01 CB04  
4D048 AA14 AB01 BA06X BA30X  
BA31X BA33X BA45X BB02  
CD05  
4G069 AA01 AA03 AA08 BB15B  
BC71B BC72B BC75B BD05B  
CA02 CA03 CA07 CA18 EA19  
FB67 FB71 FC05